

El Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Saltillo, convoca a los profesionistas de instituciones de educación superior y de investigación, así como a las empresas relacionadas con la ingeniería de materiales y de metalurgia a participar como expositores o congresistas en el:

**45 Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales**  
**A celebrarse en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo,**  
**los días 4, 5 y 6 de noviembre del 2026.**

### ACTIVIDADES

- Conferencias técnicas
- Conferencias magistrales y huésped
- Cursos tutoriales
- Concurso de posters
- Stands industriales

### PROPÓSITO

Generar un foro de discusión entre estudiantes, académicos, investigadores e industriales para difundir y promover los nuevos desarrollos tecnológicos y tendencias de la investigación en el área de la ciencia de los materiales y la metalurgia.

### BASES

1. Se recibirán trabajos, para su presentación oral (artículo completo) o en póster (resumen) en las áreas y temas afines a la metalurgia ferrosa y no ferrosa, fundición, cerámicos, polímeros, compuestos, nanomateriales, biomateriales, tratamientos térmicos, modelación matemática de materiales y procesos, soldadura y corrosión de materiales y manufactura, entre otros.
2. Los trabajos deberán ser sometidos en la dirección:  
[congresomateriales@saltillo.tecnm.mx](mailto:congresomateriales@saltillo.tecnm.mx)
3. La fecha límite para la recepción de trabajos será el **14 de agosto de 2026**.

4. El comité evaluador seleccionará los trabajos que podrán presentarse en el evento, los cuales serán publicados en las memorias del congreso, en forma de revista electrónica con registro ISSN. Se notificará a los autores el resultado de la evaluación a partir del **04 de septiembre de 2026**.
5. En la memoria del congreso sólo se incluirán los trabajos de autores que hayan cubierto la cuota de inscripción y hayan sido presentados en el congreso, además de cumplir con el formato específico incluido en la guía de autores.

## GUÍA DE AUTORES

Los trabajos serán enviados en formato **Word**, usando la [Plantilla Artículo 43CIMA](#) o [Plantilla Póster 43CIMA](#), a través de la dirección electrónica [congresomateriales@saltillo.tecnm.mx](mailto:congresomateriales@saltillo.tecnm.mx), a donde se deberá enviar el archivo correspondiente (ningún documento debe exceder 4 Mb) No se aceptarán archivos comprimidos.

Para la exposición oral, que se llevará a cabo de manera presencial, se dispondrá de un tiempo máximo de **25 minutos**, siendo requisito indispensable el uso de una presentación digital en formato **PPT**. El tiempo disponible para las presentaciones podrá ser modificado en función del número de trabajos recibidos.

Para la presentación del Póster se dispondrá de un espacio de **120 cm de alto por 80 cm de ancho**. El comité organizador proporcionará los materiales necesarios para el montaje de los posters. El contenido sugerido para los posters incluye Título, Autores, Palabras clave, Resumen, Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones y Bibliografía.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Los artículos que no cumplan con estas instrucciones podrán ser rechazados o devueltos a sus autores, para que se realicen las modificaciones requeridas según las especificaciones. Los autores son completamente responsables de la información contenida en sus artículos. Se recuerda que solo pueden presentarse trabajos originales que no hayan sido publicados previamente por los autores.

Los autores cuyos trabajos fueron aceptados para presentación oral deberán enviar su presentación (en PPT) al correo [congresomateriales@saltillo.tecnm.mx](mailto:congresomateriales@saltillo.tecnm.mx) en la fecha en que el comité organizador se los indique.

## RESUMEN DE FECHAS

Fecha límite de recepción de trabajo	<b>14 de agosto de 2026</b>
Resultado de evaluación (con observaciones):	<b>A partir del 04 de septiembre de 2026</b>

## COSTOS

Presentador de conferencia o póster:	<b>\$ 3,000.00 MN</b>
Estudiante asistente:	<b>\$ 500.00 MN</b>

Nota: Los estudiantes asistentes del ITS de que cubran el costo de inscripción recibirán, además de su kit de bienvenida y reconocimiento con valor curricular, la liberación un crédito complementario.

